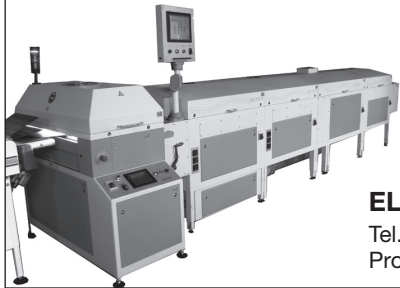


UV-Nachvernetzung und High Speed Endaushärtung von Photo-Lötstoppsmasken



- Optimale Endeigenschaften der Lötstoppsmaske
- Schnellstes Verfahren, fertig in ca. 15 Minuten
- Beste Haftung dünner Stege in chemischen Bädern
- SPS-Steuerung mit Energie-Halblast-Modus
- flexibel einsetzbar für alle UV-Lacke und IR-Produkte, auch Beschriftungsdruck, Abziehlack, Karbonpasten, etc.

ELGET Ltd. PCB Technology, 90427 Nürnberg

Tel.: 0911/5299620 • elget@elget.de • www.elget.de
Productronica 2013, Halle B1.114